

人才与教育

在美华人科技人才回流意愿变化与我国海外人才引进政策转型

高子平,

上海社会科学院 信息研究所, 上海 200235

收稿日期 2011-12-1 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 美国是海外华人科技人才最主要的集聚地, 在美华人科技人才的回流意愿是我国海外科技人才引进工作的风向标。其中, 自身职业发展状况、所在国的人才吸引力、国际经济形势、我国经济科技发展状况是影响在美华人科技人才回流意愿的四大变量, 也是我国海外人才引进政策调整的主要依据。在相关理论研究的基础上, 借助于问卷调查等实证分析, 分别探讨了上述四变量对在美华人科技人才回流意愿的影响程度, 探寻了我国海外科技人才引进政策转型的基本思路与路径。

关键词 [在美华人科技人才](#) [人才回流意愿](#) [海外科技人才](#) [人才引进政策](#)

分类号 [C969](#) [G316](#)

DOI: 10.6049/kjjbydc.2011080434

对应的英文版文章: [2012-19-032](#)

通讯作者:

高子平

作者个人主页: [高子平](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]](#)(1167KB)

▶ [\[HTML\]](#)(OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“在美华人科技人才”
的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [高子平](#)

•

